

レセ電通信歯2020001号
令和2年1月30日

レセプト電算処理歯科システム関係メーカー等 各位

支払基金システム部
国保中央会医療保険部

令和2年度診療（調剤）報酬改定等に伴う各種マスター仕様及び
記録条件仕様の変更等に係るメーカー説明会の開催について

令和2年度診療（調剤）報酬改定等に伴う各種マスター仕様及び記録条件仕様の変更等に
係るメーカー説明会を下記のとおり開催しますのでご参集願います。

なお、中医協の答申書をお持ちの場合は、当日ご持参いただくようお願いします。

記

1 開催概要

開催日	点数表	時間	場所
令和2年2月21日（金）	医科・DPC	16時00分～18時35分	社会保険診療報酬支払基金 本部 9階第会議室
	歯科	13時00分～15時05分	
	調剤	10時00分～11時50分	

※ 各点数表、開始30分前に開場します。

2 内容

- (1) 診療（調剤）報酬改定等に伴う各種マスター仕様の変更等について
- (2) 診療（調剤）報酬改定等に伴う記録条件仕様の変更等について
- (3) オンライン資格確認の開始に伴う記録条件仕様の変更について
- (4) その他

3 出席連絡等

出席を希望される方は、令和2年2月14日（金）17時までに、支払基金本部システム部レセ電開発課（E-mail:system05@ssk.or.jp）あて、別添「メーカー説明会参加申込書」をメールにて送信してください。

なお、出席者は1メーカーにつき、1名とさせていただきます。

また、当日は社員証及び名刺を持参の上、参加願います。